附件

2023年度天津市工程技术系列集成电路专业副高级职称评审委员会职称评审通过人员名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 工作单位 | 系列 | 专业 | 级别 | 资格名称 | 授予时间 |
| 1 | 刘艳 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*7628 | 恩智浦半导体（天津）有限公司 | 工程技术 | 集成电路测试 | 副高级 | 高级工程师 | 2023-12-26 |
| 2 | 詹健 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*5512 | 恩智浦半导体（天津）有限公司 | 工程技术 | 集成电路测试 | 副高级 | 高级工程师 | 2023-12-26 |
| 3 | 张志赢 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*261X | 恩智浦半导体（天津）有限公司 | 工程技术 | 集成电路测试 | 副高级 | 高级工程师 | 2023-12-26 |
| 4 | 李玉莉 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*7343 | 恩智浦半导体（天津）有限公司 | 工程技术 | 集成电路测试 | 副高级 | 高级工程师 | 2023-12-26 |
| 5 | 丁新 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*081X | 天津科力技术有限公司 | 工程技术 | 集成电路设计 | 副高级 | 高级工程师 | 2023-12-26 |
| 6 | 李云峰 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*051X | 天津中科晶禾电子科技有限责任公司 | 工程技术 | 集成电路封装 | 中级 | 工程师 | 2023-12-26 |
| 7 | 王建洪 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*5632 | 恩智浦半导体（天津）有限公司 | 工程技术 | 集成电路封装 | 中级 | 工程师 | 2023-12-26 |
| 8 | 乔建东 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0037 | 青禾晶元（天津）半导体材料有限公司 | 工程技术 | 集成电路材料 | 中级 | 工程师 | 2023-12-26 |